

## Short description

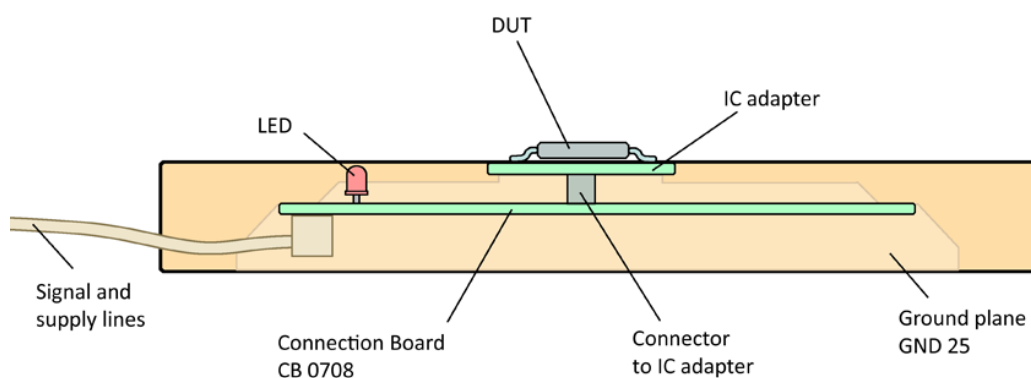
对集成电路进行电磁兼容性检测时，GND25接地板可以确保样品的射频兼容性接触。它由表面镀金的钢材组成。其上的槽口（103x103）mm预留给接地适配器（GNDA 01-04）或横向电磁场单元（100x100）mm，供装夹使用。

The CB 0708 connection board is placed into the underside of the ground plane. On the ground plane there are three openings for LEDs.

## Technical parameters

|      |                |
|------|----------------|
| 高    | 24 mm          |
| 装夹深度 | 1.7 mm         |
| 直径   | 218 mm         |
| 装夹空槽 | (103 x 103) mm |
| 重量   | 2 kg           |

## 安装视图 01



CB 0708 designation

